

**TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

Product Catalog Mar. 2017



# SSD/HDD Storage Products



**SEMICONDUCTOR & STORAGE PRODUCTS**

<https://toshiba.semicon-storage.com/>

# TOSHIBA Storage Products 東芝の内蔵用ストレージプロダクト \*1



## Enterprise SSD

>p.4

- Enterprise High Endurance SSD
- Enterprise Mid Endurance SSD
- Enterprise Value Endurance SSD
- Enterprise Read Intensive SSD



## Enterprise HDD

>p.7

- Enterprise Performance HDD
- Enterprise Capacity HDD
- Enterprise Cloud HDD

## SSD (Solid State Drive)

SSD is a storage product that uses semiconductor memory (NAND flash memory<sup>\*2</sup>) as a storage element. Since SSDs have no mechanical moving parts, they are superior to HDDs in terms of:

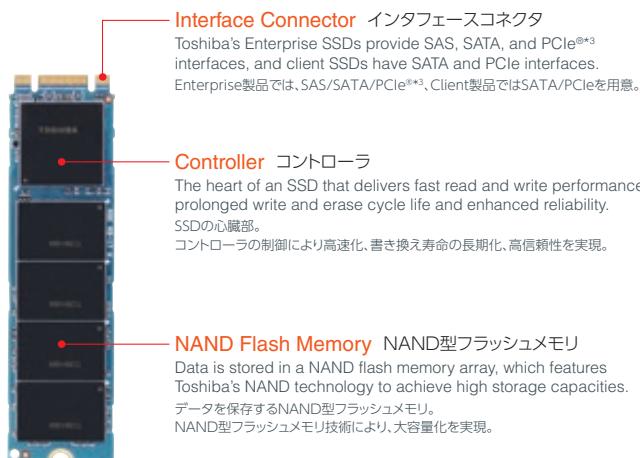
- 1) read performance, 2) resistance to shock and vibration and 3) quiet operation.

Additionally, Toshiba's SSDs feature low power consumption in standby mode.

SSDとは、半導体メモリ(NAND型フラッシュメモリ)を記憶素子とするストレージプロダクトです。SSDは、構造上メカニカルな部分が無いことから、HDDに比べて、以下の点が優れています。

- ①読み出し性能 ②衝撃、振動等の耐環境性 ③静寂性

また、待機時の消費電力が低いことも特長の一つです。



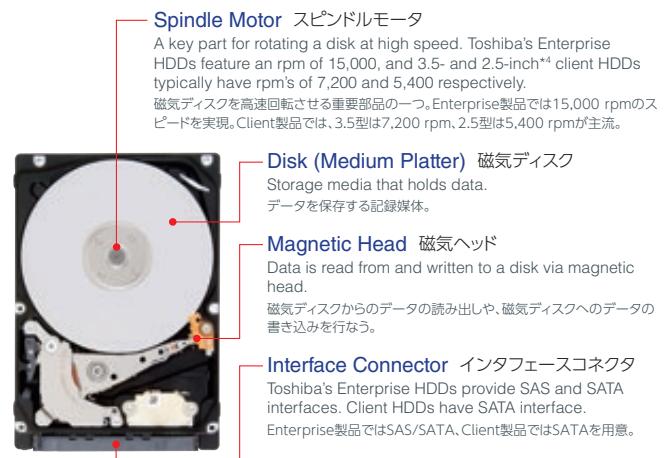
(The photo shows an example of a double-sided client SSD M.2 module.)  
(写真はClient SSD M.2 両面モジュールの例です。)

## HDD (Hard Disk Drive)

HDD is a storage product that magnetically stores data in a disk (recording medium platter). Data is written to and read from a disk, which rotates at high speeds, via a magnetic head that operates very close to the disk surface. Compared to SSDs, increasing storage capacities is easier for HDDs.

Additionally, Toshiba's **HDDs provide higher cost performance (lower price per gigabyte) than SSDs.**

HDDとは、円盤状の記録媒体(磁気ディスク)に対して、磁気ヘッドを使って「書き込み」と「読み出し」を行うストレージプロダクトです。書き込み、読み出しを行う際は、磁気ディスクを高速回転させ、その上に磁気ヘッドを浮上させるメカニカルな構造になっています。SSDに比べて大記憶容量化が実現しやすく、**コストパフォーマンス(ギガバイトあたりの単価など)**に優れていることが特長です。



(The photo shows an example of 2.5-inch client HDD.)  
(写真は2.5型のClient HDDの例です。)

Toshiba Corporation (Toshiba) offers the comprehensive range of storage technologies, from hard disk drives (HDDs), and solid state drives (SSDs) to NAND flash memories<sup>\*2</sup> which are for the applications spanning such as the enterprise, mobile, factory automation, consumer environments.

東芝は、ハードディスクドライブ(HDD)からソリッドステートドライブ(SSD)、NAND型フラッシュメモリ<sup>\*2</sup> 製品まで

用途としてはエンタープライズ向け、モバイル製品向け、産業用途、コンシューマ向けなどストレージプロダクトの幅広いラインアップをワンストップでご提供出来るストレージサプライヤです。



## Client SSD

▶ p.10

- Non-SED Model
- SED Model



## Client HDD

▶ p.12

- Mobile HDD
- Mobile Thin HDD
- Desktop HDD
- NAS HDD
- Generic Data Storage HDD



## Specialty

▶ p.14

- Video Stream HDD
- Large Capacity HDD for External Storage
- Surveillance HDD
- Automotive HDD

## Invention 発明

### ► NAND Flash Memory NAND 型フラッシュメモリ発明

In 1984, Toshiba developed a new type of semiconductor memory called flash memory, leading the industry into the next generation ahead of its competitors. Some time later in 1987, NAND flash memory was developed, and this has since been used in a variety of memory cards and electronic equipment. The NAND flash memory market has grown rapidly, with flash memory becoming an internationally standardized memory device. Toshiba, the inventor of flash memory, has carved out a path to a new era in which we are all able to carry videos, music and data with us wherever we go.

東芝は1984年にフラッシュメモリを世界で初めて開発し、その後開発したNAND型フラッシュメモリでは最先端の技術、量産で世界をリードする地位を築いてきました。



## Environment 環境

### ► Halogen-Free ハロゲンフリー

The built-in type SSD, and HDD products in this catalog are classified as Halogen-Free. For the avoidance of doubt, Halogen-Free SSD or HDD products may not be entirely free of bromine and chlorine, and may contain any other element of the halogen family. For the definitions of Halogen-Free of Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company, and details in each product series, please contact your TOSHIBA sales representative.

本カタログに掲載している内蔵用SSD/HDDは、ハロゲンフリー製品です。当社のハロゲンフリー製品の定義およびシリーズ別の詳細につきましては、当社営業窓口までお問い合わせください。

### ► RoHS

#### Restriction of the use of certain Hazardous Substances (2011/65/EU)

The directive adopted by the European Union (EU) that restricts the use of six hazardous materials, lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ether (PBDE), in the manufacture of computers, telecommunication equipment, home appliances, etc. The RoHS directive was recast in 2011 and has been enforced in January 2013. All the SSDs and HDDs listed in this catalog are compatible with the RoHS directive. For the definitions of RoHS compatibility of Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company, and details in each product series, please contact your TOSHIBA sales representative.

EU(欧州連合)で、コンピュータや通信機器、家電などで特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用禁止を定めた指令。2011年に改正され、2013年1月から適用開始。本カタログで紹介しているSSD/HDDは全てこのRoHS指令に適合しています。

\*1: SSDやHDDなどの、データを格納できる機器を総称してストレージプロダクトと呼びます。

\*2: NAND flash memory is a nonvolatile semiconductor memory.

NAND型フラッシュメモリは、不揮発性半導体メモリです。

\*3: PCIe is registered trademark of PCI-SIG. PCIeはPCI-SIGの登録商標です。

\*4: "2.5-inch" and "3.5-inch" mean the form factors of HDDs. They do not indicate drive's physical size.











## ► Enterprise Cloud HDD 3.5 Form Factor

High Capacity Disk Storage for Tier 2 and Tier 3 scale-out bulk storage systems, and storage for Cloud-based back-end server applications.

Tier 2やTier 3のスケールアウトストレージや、クラウドシステムで使われる大規模ディスクアレイに適した、大容量Enterprise HDDです。

Model Number 型番	Formatted Capacity 記憶容量	Rotation Speed 回転数	Interface インターフェース	Power Consumption (Idle-A) 消費電力 (Idle-A)	Data Block Length データブロック長		Average Latency Time 平均回転待ち時間	Buffer Size バッファサイズ	Environmental Temperature (Operating) (環境温度 (動作時))	Optional Security Feature オプションアルセキュリティ機能	Dimensions 寸法 Height 高さ/ Width 幅/ Length 長さ	Weight 重量	Power Supply Voltage 電源電圧
					HOST	DISK							
<b>MC04ACA***E Series</b> <small>HP</small> <sup>*14</sup>													
MC04ACA600E	6 TB	7,200 rpm	SATA 6 Gbit/s	7.5 W Typ.	512 B	4,096 B	4.17 ms	128 MiB	5 to 55°C	—	26.1 mm / 101.85 mm / 147 mm	770 g Max	5 V/ 12 V
MC04ACA500E	5 TB												
MC04ACA400E	4 TB												
MC04ACA300E	3 TB												
MC04ACA200E	2 TB												

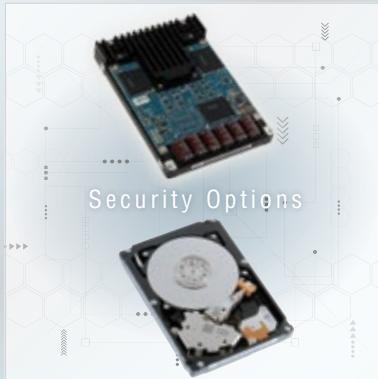


### Optional Security Feature on Toshiba Storage Products

#### 東芝ストレージプロダクトにおけるセキュリティ機能オプション

There are some models of Toshiba Storage Products which deliver various security functions as optional feature. For information on the models numbers for the different security options, please contact your TOSHIBA sales representative.

- Self Encrypting Drive (SED) supports AES 256 bit cryptographic algorithm as one of the measures to protect data confidentiality and safety in case of system theft or system asset disposal.
- Sanitize Instant Erase (SIE) is useful to reduce time and cost for the case of system repurposing and disposal. SIE is compatible with Sanitize Device Feature Set. Sanitize Device Feature Set is the standard prescribed by T10 (SAS) and T13 (SATA) committees of American National Standards Association (ANSI), which makes it possible to invalidate the data recorded on the magnetic disks at a blink.
- Wipe technology is Toshiba's unique technology which automatically erases data when a drive is accessed by an unregistered system.
- FIPS-validated models support AES 256 bit cryptographic algorithm. They are designed along with the TCG (Trusted Computing Group) standard, and have achieved validation to U.S. Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2).
- Secure Pairing is one of the mutual authentication functions and generally utilized on devices which are for Set Top Box (STB) applications.



東芝ストレージプロダクトでは、製品によってさまざまなセキュリティ機能をオプションとして提供しています。オプショナルセキュリティ機能を選択した場合は、型番が異なります。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。

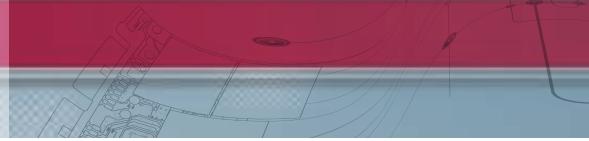
●自己暗号化機能(SED: Self Encrypting Drive)のオプションでは、暗号アルゴリズムAES 256 bitを搭載し、盗難時や廃棄時にも記録された重要データの機密性、安全性を高めます。

●Sanitize Instant Erase(SIE)のオプションは、再利用時や廃棄時の時間短縮や低コスト化に有効です。SIEは米国規格協会のT10 (SAS)、T13(SATA)委員会で規定されている規格Sanitize Device Feature setに準拠し、記録されているデータを瞬時に無効化する機能です。

●Wipe Technologyは、暗号化機能を応用し、定められたシステム以外からアクセスがあるとデータを無効化するなどの当社独自技術です。

●FIPS対応モデルは、AES256暗号アルゴリズムを使い、TCG (Trusted Computing Group) 規格対応の暗号化機能を搭載。さらに、政府機関での使用を想定したFIPS(Federal Information Processing Standards)140-2(暗号モジュールを認定する米国政府のコンピュータ安全規格)認証を取得しているモデルです。

●Secure Pairingは相互認証機能の一つで、主にSTB(Set Top Box) アプリケーションに関連して使用される機能です。



## Client SSD (cSSD)

Client SSDs offer fast transfer rates, high durability against shock and vibration, and light weight and low power consumption comparing with Client HDDs. Toshiba Client SSDs equip the NAND flash memory developed by Toshiba, and can be applied to a wide range of applications from mobile computing to entry level servers including security-required systems with SED models with the product line up of various form factors and interfaces.

東芝が開発した半導体メモリ(NAND型フラッシュメモリ)を使用したクライアントSSDは、HDDと比べパフォーマンス、衝撃・振動等の耐環境性に優れ、小型軽量、低消費電力です。様々な形状やインターフェースの商品ラインアップで、PCからエントリーレベルサーバを中心に幅広い分野にご使用いただけます。また、暗号化機能を持つモデルもあり、機密性を要求される用途にも対応できます。

Form Factor フォームファクタ	Model Number 型番	Formatted Capacity 記憶容量	FLASH Type FLASH タイプ	Interface / Connector Type インターフェース/ コネクタタイプ	Data Transfer Speed <sup>7,8</sup> データ転送速度		Shock (Operating) 耐衝撃 (動作時)	Environmental Temperature (Operating) 環境温度 (動作時)	Dimensions 寸法 Height 高さ/ Width 幅/ Length 長さ	Weight 重量	Power Supply Voltage 電源電圧
					Sequential Read シーケンシャルリード	Sequential Write シーケンシャルライト					
<b>SG5 Series (Non-SED model)</b>											
2.5-type 7.0mm height Case	THNSNK1T02CS8	1,024 GB	TLC	ACS-3, SATA Rev. 3.2 / Standard SATA	520 MiB/s	370 MiB/s	14.7 km/s <sup>2</sup> {1,500 G} (0.5 ms)	0 to 70°C (case temperature)	7.0 mm / 69.85 mm / 100.0 mm	51 g Typ.	5.0 V
	THNSNK512GCS8	512 GB				250 MiB/s			50 g Typ.		
	THNSNK256GCS8	256 GB				130 MiB/s			48 g Typ.		
	THNSNK128GCS8	128 GB				370 MiB/s	14.7 km/s <sup>2</sup> {1,500 G} (0.5 ms)	0 to 80°C (component temperature)	3.58 mm / 22.0 mm / 80.0 mm	8.7 g Typ.	3.3 V
M.2 2280-D2 Double-sided module	THNSNK1T02DN8	1,024 GB	TLC	ACS-3, SATA Rev. 3.2 / M.2 B-M	520 MiB/s	250 MiB/s			2.23 mm / 22.0 mm / 80.0 mm	7.0 g Typ.	
M.2 2280-S2 Single-sided module	THNSNK512GVN8	512 GB				130 MiB/s			7.0 mm / 69.85 mm / 100.0 mm	51 g Typ.	5.0 V
	THNSNK256GVN8	256 GB				370 MiB/s			50 g Typ.		
	THNSNK128GVN8	128 GB				250 MiB/s			48 g Typ.		
<b>SG5 Series (SED model)</b>											
2.5-type 7.0mm height Case	THNSFK1T02CS8	1,024 GB	TLC	ACS-3, SATA Rev. 3.2 / Standard SATA	520 MiB/s	370 MiB/s	14.7 km/s <sup>2</sup> {1,500 G} (0.5 ms)	0 to 70°C (case temperature)	7.0 mm / 69.85 mm / 100.0 mm	51 g Typ.	5.0 V
	THNSFK512GCS8	512 GB				250 MiB/s			50 g Typ.		
	THNSFK256GCS8	256 GB				130 MiB/s			48 g Typ.		
	THNSFK128GCS8	128 GB				370 MiB/s	14.7 km/s <sup>2</sup> {1,500 G} (0.5 ms)	0 to 80°C (component temperature)	3.58 mm / 22.0 mm / 80.0 mm	8.7 g Typ.	3.3 V
M.2 2280-D2 Double-sided module	THNSFK1T02DN8	1,024 GB	TLC	ACS-3, SATA Rev. 3.2 / M.2 B-M	520 MiB/s	250 MiB/s			2.23 mm / 22.0 mm / 80.0 mm	7.0 g Typ.	
M.2 2280-S2 Single-sided module	THNSFK512GVN8	512 GB				130 MiB/s			7.0 mm / 69.85 mm / 100.0 mm	51 g Typ.	5.0 V
	THNSFK256GVN8	256 GB				370 MiB/s			50 g Typ.		
	THNSFK128GVN8	128 GB				250 MiB/s			48 g Typ.		











## RESTRICTIONS ON PRODUCT USE

- ▶ Toshiba Corporation, and its subsidiaries and affiliates (collectively "TOSHIBA"), reserve the right to make changes to the information in this document, and related hardware, software and systems (collectively "Product") without notice.
- ▶ This document and any information herein may not be reproduced without prior written permission from TOSHIBA. Even with TOSHIBA's written permission, reproduction is permissible only if reproduction is without alteration/omission.
- ▶ Though TOSHIBA works continually to improve Product's quality and reliability, Product can malfunction or fail. Customers are responsible for complying with safety standards and for providing adequate designs and safeguards for their hardware, software and systems which minimize risk and avoid situations in which a malfunction or failure of Product could cause loss of human life, bodily injury or damage to property, including data loss or corruption. Before customers use the Product, create designs including the Product, or incorporate the Product into their own applications, customers must also refer to and comply with (a) the latest versions of all relevant TOSHIBA information, including without limitation, this document, the specifications, the data sheets and application notes for Product and the precautions and conditions set forth in the "TOSHIBA Semiconductor Reliability Handbook" and (b) the instructions for the application with which the Product will be used with or for. Customers are solely responsible for all aspects of their own product design or applications, including but not limited to (a) determining the appropriateness of the use of this Product in such design or applications; (b) evaluating and determining the applicability of any information contained in this document, or in charts, diagrams, programs, algorithms, sample application circuits, or any other referenced documents; and (c) validating all operating parameters for such designs and applications. **TOSHIBA ASSUMES NO LIABILITY FOR CUSTOMERS' PRODUCT DESIGN OR APPLICATIONS.**
- ▶ **PRODUCT IS NEITHER INTENDED NOR WARRANTED FOR USE IN EQUIPMENTS OR SYSTEMS THAT REQUIRE EXTRAORDINARILY HIGH LEVELS OF QUALITY AND/OR RELIABILITY, AND/OR A MALFUNCTION OR FAILURE OF WHICH MAY CAUSE LOSS OF HUMAN LIFE, BODILY INJURY, SERIOUS PROPERTY DAMAGE AND/OR SERIOUS PUBLIC IMPACT ("UNINTENDED USE").** Except for specific applications as expressly stated in this document, Unintended Use includes, without limitation, equipment used in nuclear facilities, equipment used in the aerospace industry, medical equipment, equipment used for automobiles, trains, ships and other transportation, traffic signaling equipment, equipment used to control combustions or explosions, safety devices, elevators and escalators, devices related to electric power, and equipment used in finance-related fields. **IF YOU USE PRODUCT FOR UNINTENDED USE, TOSHIBA ASSUMES NO LIABILITY FOR PRODUCT.** For details, please contact your TOSHIBA sales representative.
- ▶ Do not disassemble, analyze, reverse-engineer, alter, modify, translate or copy Product, whether in whole or in part.
- ▶ Product shall not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable laws or regulations.
- ▶ The information contained herein is presented only as guidance for Product use. No responsibility is assumed by TOSHIBA for any infringement of patents or any other intellectual property rights of third parties that may result from the use of Product. No license to any intellectual property right is granted by this document, whether express or implied, by estoppel or otherwise.
- ▶ **ABSENT A WRITTEN SIGNED AGREEMENT, EXCEPT AS PROVIDED IN THE RELEVANT TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR PRODUCT, AND TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWABLE BY LAW, TOSHIBA (1) ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES OR LOSS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFITS, LOSS OF OPPORTUNITIES, BUSINESS INTERRUPTION AND LOSS OF DATA, AND (2) DISCLAIMS ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS RELATED TO SALE, USE OF PRODUCT, OR INFORMATION, INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY OF INFORMATION, OR NONINFRINGEMENT.**
- ▶ Do not use or otherwise make available Product or related software or technology for any military purposes, including without limitation, for the design, development, use, stockpiling or manufacturing of nuclear, chemical, or biological weapons or missile technology products (mass destruction weapons). Product and related software and technology may be controlled under the applicable export laws and regulations including, without limitation, the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law and the U.S. Export Administration Regulations. Export and re-export of Product or related software or technology are strictly prohibited except in compliance with all applicable export laws and regulations.
- ▶ Product may include products subject to foreign exchange and foreign trade control laws.
- ▶ Please contact your TOSHIBA sales representative for details as to environmental matters such as the RoHS compatibility of Product. Please use Product in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. **TOSHIBA ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGES OR LOSSES OCCURRING AS A RESULT OF NONCOMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS.**

## 製品取り扱い上のお願い

- ▶ 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム(以下、本製品という)に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- ▶ 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁します。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- ▶ 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- ▶ 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下"特定用途"という)に使用されるることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・発電・制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- ▶ 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- ▶ 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- ▶ 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- ▶ 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- ▶ 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- ▶ 本製品には、外国為替及び外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものがあります。
- ▶ 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

## 【お問い合わせ先】

# TOSHIBA

**TOSHIBA CORPORATION** Storage & Electronic Devices Solutions Company

株式会社 東芝 ストレージ&デバイスソリューションズ

<https://www.toshibastorage.com>

©2017 TOSHIBA CORPORATION

Previous edition: BCA0106C